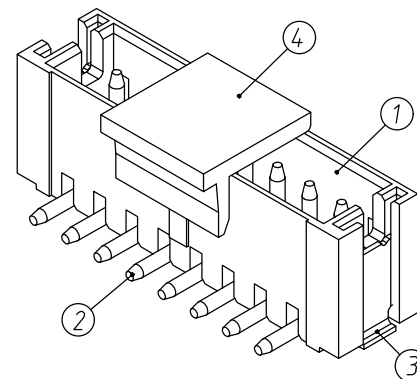
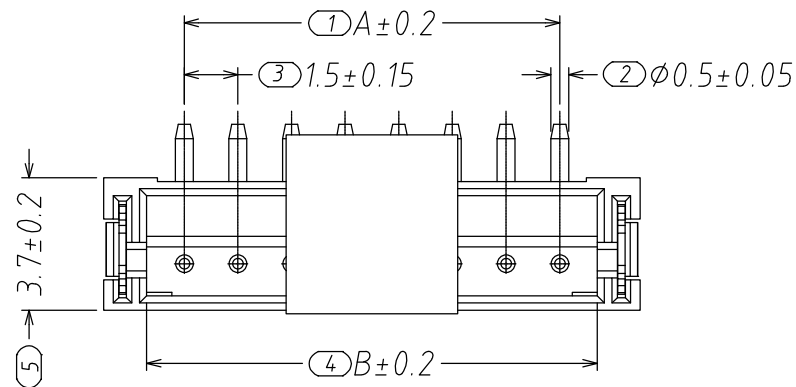


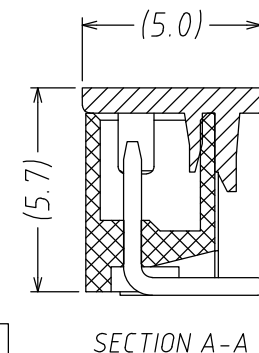
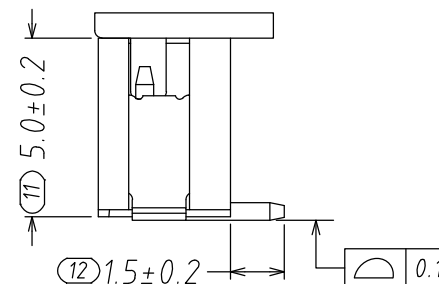
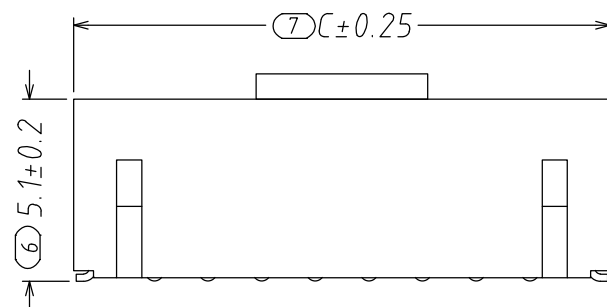
REV.	DESCRIPTION	DATE
A/0	新版发行	2016.11.28
B/0	升 B 版	2024.8.9



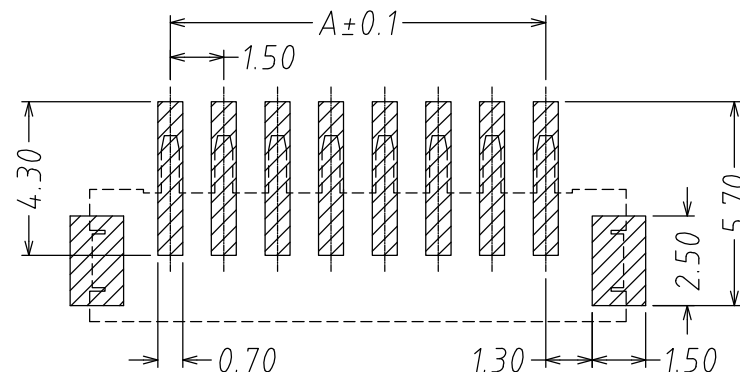
技术参数:

- 1、所有材料符合ROHS2.0/REACH/HF要求。
- 2、额定电流：1A，AC，DC；
- 3、额定电压：250V，AC，DC；
- 4、温度范围：-25℃~+85℃；
- 5、接触电阻：≤0.02Ω；
- 6、绝缘电阻：≥500MΩ；
- 7、耐压：500V，AC/minute.
- 8、适用线规：AWG#32 to #26
- 9、产品料号：

A15002 - n AB - 03 T1
孔位 ————
产品类型 ————
AB:立贴针座
电镀
T1:镀亮锡
胶芯材质
03:LCP 本色



Circuits	Dimensions(mm)		
	A	B	C
02	1.50	3.60	6.00
03	3.00	5.10	7.50
04	4.50	6.60	9.00
05	6.00	8.10	10.50
06	7.50	9.60	12.00
07	9.00	11.10	13.50
08	10.50	12.60	15.00
09	12.00	14.10	16.50
10	13.50	15.60	18.00
11	15.00	17.10	19.50
12	16.50	18.60	21.00
13	18.00	20.10	22.50
...	...	...	...
20	28.50	30.60	33.00



SUGGESTED PCB LAYOUT
(COMPONENT SIDE)

4	盖子 Cap	LCP(U.L94V-0)	1	本色
3	焊片 Fitting Nail	黄铜 Brass	2	电镀(锡): 整个表面镀底锡30u"MIN, 再镀锡80u" MIN.
2	端子 Contact	黄铜 Brass	n*1	电镀(锡): 整个表面镀底锡30u"MIN, 再镀锡80u" MIN.
1	基座 Wafer	LCP(U.L94V-0)	1	本色
序号	名 称	材 料	数 量	附 注

GENERAL TOLERANCES				DRAWN BY	罗荣程	浙江深海电子有限公司	
0.X ±0.25		X° ±3°		CHK. BY	朱江浩		
0.XX ±0.12		X.X° ±0.5°		APRV. BY	姚婷		
0.XXX ±0.05						SHEET	PROD. NAME SH-ZH1.5-ALTA
UNIT	SIZE	SCALE		DRAWING NO.		1 OF 1	PART NO. 15001-nAB-03T1
MM	A4	1:1		H15007-00		TITLE 1.50mm pitch 180° WAFER-SMT TYPE	